

证券代码：002881

证券简称：美格智能

## 美格智能技术股份有限公司 投资者关系活动记录表

编号：2020-001

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 电话会议
参与单位名称及人员姓名	天风证券：王奕红、容志能、姜佳汛 平安基金：朱春禹 睿远基金：杨维舟 安信基金：徐孙昱 中融基金：蔡超逸 溪牛投资：高岑岑、周文翰 川财证券：姜明松 创金合信基金：郭镇岳 丰岭资本：李涛 固禾投资：纪晓玲 竣弘投资：陈翔 锦泓投资：安文 上海金攀投资：姜伟臣 万杉资本：皋雅 网矩时代：徐德民 长见投资：刘志敏
时间	2020年11月25日下午3点
地点	深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心B座32楼公司会议室
上市公司接待人员姓名	董事长王平、监事会主席/深圳产品线总经理李建华、董事会秘书黄敏
投资者关系活动主要内容介绍	一、投资者参观公司展厅 二、播放宣传片进行公司简要情况介绍 三、交流环节：

	<p><b>1、公司目前业务构成情况是怎样的？各个细分业务的发展战略如何？</b></p> <p>答：公司 2019 年处置了精密组件业务相关资产，并逐步退出精密组件行业，截至第三季度精密组件收入占比仅为 0.17%左右，占营收比例极低。目前公司专注于无线通信及物联网业务。</p> <p>公司的物联网业务可以细分为 3 个部分：无线通信模组产品（包括数传模组、智能模组及定制化 PCBA 产品）、FWA 终端产品、技术开发服务。</p> <p>数传模组方面，传统的 4G 模组已经在车载、金融支付、新零售、物流扫描等领域批量出货，CAT1 模组加大了与运营商及头部客户的合作；智能模组方面，公司智能模组出货量位居行业前列，将继续保持技术和产品领先优势，公司是行业内首家推出 5G 智能模组产品的企业；FWA 终端方面，今年相关产品已经向北美等海外运营商大批量供货，公司将加大市场开拓力度，拓展 FWA 终端方面的增量市场。</p> <p><b>2、车载市场的拓展情况如何？</b></p> <p>答：国内方面，公司的模组产品在车载前装、车载后装、主动安全等领域已经批量出货，5G 产品也已经与车厂开始项目研发。海外方面，公司将通过德国子公司和日本合资公司加大车载市场的开拓力度，目前进展顺利。</p> <p><b>3、公司近两年的工作重点？</b></p> <p>答：公司一直专注于研发能力的建设，一直以来聚焦资源投入研发，目前公司的研发体系和产品能力处于行业领先的水平。去年和今年加大了对市场的投入力度，加大了销售团队建设。形成研发和市场双驱动。</p> <p><b>4、为什么在杭州设立合资公司？投资宏芯宇的目的？</b></p> <p>答：看好长三角未来发展。通过与杭州国资企业合资的形式，完善了公司在物联网业务方面的制造能力，形成了产业闭环，对开拓政企业务和运营商业务有很大帮助。与宏芯宇在产业链上有契合，看好其发展，也能获取对应的投资收益。</p> <p><b>5、4G 产品主要的应用领域？5G 产品的发展情况？</b></p> <p>答：4G 产品主要应用领域有移动支付、物流扫码、车载领域、共享领域等。5G 方面，公司签订了多个 5G 芯片平台授权协议，并且是国内首家推出 5G 智能模组（基于 5G SOC 芯片）的厂家，5G 毫米波 CPE 产品也处于领先地位。</p>
附件清单（如有）	无

日期	2020年11月25日
----	-------------